

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60246635 A

(43) Date of publication of application: 06 . 12 . 85

(51) Int. CI

H01L 21/302 H01L 21/68

(21) Application number: 59103098

(22) Date of filing: 22 . 05 . 84

(71) Applicant:

ANELVA CORP

(72) Inventor:

UKAI KATSUZO SAITO TERUO TANAKA HIROKI YOSHIDA TATSUHIKO

(54) AUTOMATIC SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS

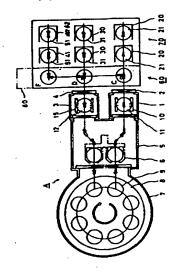
(57) Abstract:

PURPOSE: To improve yield by a method wherein auxiliary substrates equal in number to a shortage are taken out for transfer and processed substrates and auxiliary substrates are accommodated in different cassettes so that the frequency may be reduced of operators' access into a clean room thereby preventing dust from generation and the substrates from contamination.

CONSTITUTION: Cassettes 10, 15 are exclusively for cassette chambers 1, 3 wherein they are fixed eliminating the need of installation or removal. Doors 2, 4 to the cassette chambers 1, 3 will be hardly larger than necessary for the passage of a substrate. Need is reduced of the entry or exit of substrates, lowering the probabilities of dust flowing into the chambers 1, 3. When the number of substrates set in a cassette 21 is different from a number that is the product of the number of stages 9 in an etching room 7 multiplied by a whole number, the insufficiency will be filled up by that are automatically substrates 51 transported out of a cassette 41 into a cassette 10 in the cassette chamber 1 via transferring means F, D, and then C. Upon storage of processed substrates 12 into a cassette 15 in the cassette chamber 3, the door 4 is

opened, for the separation of the processed substrates 12 into really processed substrates 31 and auxiliary substrates 51 via the transferring means D, F.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60-246635

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)12月6日

H 01 L 21/302 21/68

B-8223-5F 7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

自動基板処理装置 ❷発明の名称

> 昭59-103098 创特 願

❷出 頭 昭59(1984)5月22日

62条 明者 麼 眀 老 杏 砂発

輝 夫 東京都府中市四谷5-8-1 東京都府中市四谷5-8-1

日電アネルバ株式会社内 日電アネルバ株式会社内

中 砂発 明 者 田

郊 E 逩 彦

東京都府中市四谷5-8-1

日電アネルバ株式会社内 日電アネルバ株式会社内

明 砂発 去 顋

创出

æ 靑 日電アネルバ株式会社

東京都府中市四谷5-8-1

東京都府中市四谷5-8-1

1. 発明の名称

自動差板処理装置

2. 特許請求の範囲

所足枚数の基板を一群としその複数群の各の上 に、遊び連続的かつ自動的に薄製の堆積,食刻等 の処理を施す自動基板処理装置において、 被処理 恙板と処埋偽基板とダミー用の補助基板の三者を それぞれのカセットに区別して収納する基板収納 袋鯉と、この悪板収納袋盥の名カセットと蓋板処 **埋部の困で耐配各基板を搬送する基板搬送装置と** をそなえ、かつとの遊板搬送装置には、店板収納 表置から 希板処理部に 数送する 被処理 基板の値数 が前記所定枚数に避しないときは、これに補助基 板を加えて所定枚数にし、かつ、蓋板処埋部から 基板収納装置に搬送する癌板は、 これを処埋済差 板と補助数板に区別してそれぞれのカセットに収 納する傲能を付与したことを特徴とする自動基板 処理装置。

3. 発明の評細な説明

(利用分野)

本発明は、半導体デバイス等を製造する際に用 いる半導体基板等の自動基板処型装置に関するも のである。

(背景技術)

高密度に無模された半導体デバイス等の製造で は生産歩留りを改善することがきわめて原供であ る。生産歩割りを上げることで宿少かつ貴重な費 **感を有効に活用し、コスト低波を計ることができ**

昌智度集積半導体デバイスの生態が留りに影響 を与える要因として、 藍板の搬送その他の前処理 工程にかける必抜(例えはシリコンウェーハ)へ のゴミ(極敬权子を含む)の付着がある。例えば 高密度集棋回路の製造工程の中にはTum前後の寸 **法のラインアンドスペースのエッチング工程があ** るが、との工程で1~2 μm 前後の数粒子がエッチ ング処理前の最敬に付着すれば、その敬敬子はエ ッチング用マスクとして作用し、その場所にエッ チング不良(エッチング残り)を生ずる。エッチ ング残りが A 1 配線の加工時に生するとき、 それはすなわち観閲のショートとなり半導体デバイスは動作しなくなり歩望りを供下させる。

とうした前処理工程におけるゴミ及び敬祉子の付着の原因には、111作業者の不住感によるもの。②若敬の脱層に使用するピンセットなどの選其の汚染によるもの。③基敬処型に作って不可趣的に生ずるものがある。これらのうち、111、121項は作業者の介証によって生するもので、これの探去を目指して前処理工程を出来るだけ作業者を煩わさないものにする目動化装置の採用が増加している。

さて、親 2 凶は従来のトライエッナング工はにかける自動基板処理装置の 観略を示す 図である。 被処 規格板 1.1 はカセット 1.0 に 1 枚 または 飲飲 枚収 削された 状態で鮮 2 を開けて 右方の外 気側からカセット 至 1 に仅人 設置される。 彼処理基板 1.1 は こ い か と、トランスファー室 5 に 設けられたフォーク 6 によって自動的にエッチング 室 7 の 3 に 後 8 上に 数けられたステージ 9 に 搬 5 される。 ぶ 1 図では 電後 8 の上に台針 8 個のステージ 9 が 数

この補助基板は、被処理基板 1 1 が入っているカセット 1 0をカセット 富 1 に搬入する前に、 作業者が被処理基板 1 1 の枚数を数えて、 それが飢配した一群の枚数の 8 の整数他になるように調整しているもので、この場合の基故の出し入れにはピンセットを用いているが、これがコミの発生を促進することになっている。この枚数減些作業は

上述のローディング(投入)作業時だけでなく、フンローディング(回収)作業時にも必要である。即ち、凶示のように、処理の、基板にはカセット 2 3 にに関すされたカセット 1 5 内に 1 5 を収り出した際に不要な 4 助差 板を 2 大変が必要である。 この作業を 8 対 に 2 大変と 6 大変と 7 大変と 8 大変と 9 大変を 9 大変と 9 大変を 9 大変

(発明の構成)

本発明はこの問題を次の構成の装置で解決するものである。即ち、上記の第2回の装置を悪板処理形として、その前・被役に基板搬送装置かよびそれに連なる基板収納装置を設備し、基板収納装置には、被処理基板、処理供基板と、ダミー用の補助基板の三者をそれぞれ区別して収納し、これに対応して基板搬送装置には次の(A)、(B) の機能を持たせたものである。

(A) 抵取収納援雇から選取処理部に搬送する接処

理基板の個数が、前記の一群の枚数(前配では 8 枚)に達しないときは、補助基板収納のカセットから、不足枚数だけの補助基板を取出して 搬送する。

(B) 基板処理部から基板収納装置に基板を敷送するときには、基板を処埋係基板と補助基板に区別してそれぞれのカセットに収納する。

(实施例)

訴 2 図の B 部の 島板搬送装置 6 0 と 基板収納装

特別報60-246635(3)

世70は本央施例で付設された部分である。基板 収納装置70の内では処理前の被処理基板21は カセット20尺収納され、処理使の基板31はカ セット30に収納され、ダミー用の補助基板51 はカセット41、42尺収納されている。カセッ . 卜皐1,3に固定されている既述のカセット10 . 15と基板収納装置70の名カセットの間の基 板の搬送を基収搬送装置60が受持つ。脚ち、カ セット室1のカセット10の彼処埋差板11がな くなった場合には、扉2を崩いて、基板収納装置 70内にあらかじめ投入されている被処理基板2 1がカセット20から、最近錯じて厳送されてく るようになっている。そしてこの場合、もしかセ ット21化セットされている差板の枚数が、エッ チング宝7に設けられたステージ9の個数(これ は一回で処理される枚紋であって、図の場合は8 個)の整数倍になっていない場合には、(との検 出はカウンターの設定などで比較的簡単に行なわ れる。図示していない。)不足枚数だけの補助用 お 収 5 1 が カ セ ッ ト 4 1 よ り 散 送 器 F - D - C を

なお、上述の核処理基板個数の快出とそれに抵 つく補助基板の追加と、処理が基故と補助基板の 这分けと各カセットへの振分け散送などは、簡単 な記憶装備と中央処理装置をそなえた電子的な制 御器(第1回に1点銀銀のプロック80で示す) を、基板搬送装度60に付数して行わせることで

さらに、本実施例には、 次の 個次的効果がある。即ち、 実工程に先だって 基板処理部の ウェーミングアップを行う ことが この 種の 装置では 不可欠であるが、 その場合、 被処理 基 取用の カセット 20 に、 故意に 基板を 投入せずに、 保勤を 開始 すれば 補助用 最板が 自動的 に必要故 基板処理部 1 に 販送され処理され、 かつ 返送されその動作が 練返され

て所望回数のウェーミングアップが実付されると いう効果がある。との際の装置の情争性も確保される。

以上は本発明の一実施例をドライエッチング装 做について辞細に述べたものであるが、エッチン 装置に限定されるととなく本発明は半導体製産装 置等で他の処理工程にも広範囲に利用できること はいうまでもない。

(発明の効果)

本発明の自動落板処理鉄道は、クリーンルーム内への作業者の立入りを低減し、ゴミの発生付着の供会を低小にし、処理基板の歩留りを向上させる効果がある。自動化による省力の効果も着るしい。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例の自動基板処理装置の 税略図、第2図は従来の基板処理装置の機略図で ある。

1 , 3 ··· カセット室 , 5 ··· トランスファー室 7 ····・エッチング盤 , 6 ··· フォーク

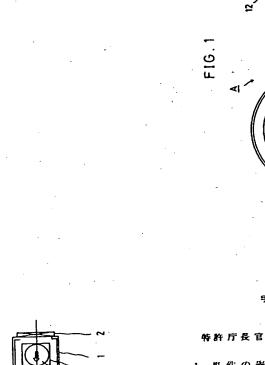
神陽報60-246635(4)

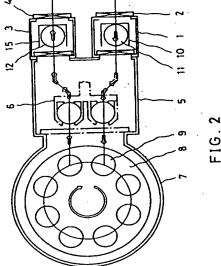
10,15,20,30,41,42 ··· p + z +

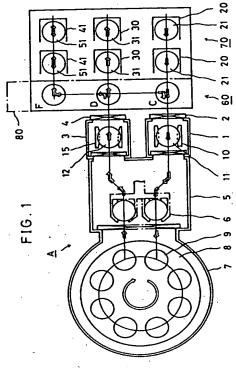
11,21…被処理基板,12,31…処理纸基板

70 …… 据板収纳装筐

日電アネルバ株式会社







(自発)、

昭和50年7月13日

1. 事件の表示 昭和59年特許顯第103098号

2. 発明の名称

自動悲板処理裝置

3. 補正をする者

事件との関係

東京都府中市四谷5-8-1

補正命令の日付

補正により増加する発明の数

6. 補正の対象

明細背の発明の詳細な説明の概。図面。

7. 補正の内容 別紙のとおり



特開昭60-246635(5)

植正の内容

- 1. 明細書館3頁20行目の118では」を「2 図では」と補正する。
- 2. 阿胡 6 頁 1 1 行目の「0 の形状」を「0 かよび 1 5 の形状」と補正する。
- 3. 同20行目の | 第2間の B 部」を「第1図の」 と補正する。
- 4. 図面の第1図の符号の一部を終付図面の赤字の如く補正する。

即り、第1図の符号の左上部の「41」を「42」に補正する。

(以上)

